(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-366841

(43)公開日 平成4年(1992)12月18日

(51) Int.CI.5

識別記号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 0 3 F 1/08 H 0 1 L 21/027 A 7369-2H

7352-4M

H01L 21/30

301 P

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-167383

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

(22) 出願日

平成3年(1991)6月13日

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 松本 宏一

東京都品川区西大井一丁目6番3号 株式

会社ニコン大井製作所内

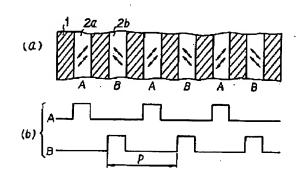
(74)代理人 弁理士 佐藤 正年 (外1名)

(54) 【発明の名称】 フオトマスク

(57)【要約】

【目的】 高解像力のフォトマスクを提供する。

【構成】 ラインアンドスペースパターンの遮光部1を介して隣り合う光透過部2a,2bには、振動方向が互いに直交し、かつ振動方向がパターンの辺に対して45度の傾きをもつ光(偏光A、偏光B)を透過させる偏光部材がそれぞれ付加されている。偏光Aにとっては光透過部2bが、偏光Bにとっては光透過部2aがそれぞれ光不透過部となるので、パターンの基本周期Pは、光透過部2b一遮光部-光透過部a一遮光部となり、偏光部材を付加しない場合の2倍となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 投影転写すべきパターンが透明基板上に 形成されたフォトマスクにおいて、前記透明基板の光透 過部に、相互に直交する各偏光状態に変換する少なくと も2種の偏光部材が設けられたことを特徴とするフォト マスク。

【請求項2】 前記偏光部材が設けられた光透過部の一 部に、透過光の位相を変化させる位相部材が配置された ことを特徴とする請求項1記載のフォトマスク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子製造のリソ グラフィ工程において、被投影原版として用いられるフ ォトマスク(レチクルともいう)に関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体素子製造のリソグラフィ工程にお いて、被投影原版として用いられるフォトマスクは、一 般的には、透明基板上にクロム等の金属からなる遮光パ ターンが形成された構造をなしており、フォトマスクを エハ面上に結像することにより、所望の回路パターンを ウエハ面に転写している。

【0003】図3(a) は、光透過部(基板裸面部) 10 2と遮光部 (図中遮光部に斜線を付す) 101とが交互 に繰り返されるラインアンドスペースパターンが形成さ れた従来のフォトマスクの平面構造を模式的に示したも ので、かかるフォトマスクの振幅透過率は図3(b) のよ うになる。図に示されるように、振幅透過率はラインア ンドスペースパターンの遮光部101で低く(=0)、 光透過部102で高くなり、隣り合う一対の遮光部10 1と光透過部102が図3(a) のパターンの基本周期P

【0004】また、近年、投影像のコントラストを高め るために、光透過部の特定の箇所に透過光の位相を変化 させる位相シフト部を設けた位相シフトマスクが種々提 案されている。例えば、特公昭62-50811号公報 には、空間周波数変調型の位相シフトマスクに関する技 術が開示されている。

【0005】図4(a) は空間周期数変調型の位相シフト ドスペースパターンの一つおきの光透過部102bに位 相部材が付加され、遮光部101を介して隣り合う光透 過部102a, 102bを透過した光の位相は π ずれる ことになる。この位相シフトマスクの振幅透過率を図4 (b) に示す。図に示されるように、位相部材が付加され た光透過部102bと位相部材が付加されていない光透 過部102aを透過した光の振幅は正負が反転するた め、光透過部102a(位相部材なし) - 遮光部101 -光透過部102(位相部材有り)-遮光部がパターン の基本周期Pとなる。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上配のような 従来の技術においては、近年の半導体素子の髙集積化に 伴なう回路パターンの微細化に対応できないという問題 点がある。即ち、上述した位相シフトマスクに使用する ことにより、ある程度結像性能が向上することが認めら れているが、今だ要求される微細パターンを解像し得る 解像力は確保されていない。

【0007】この発明は、かかる点に鑑みてなされたも 10 のであり、光の振幅と位相以外の第三の情報を利用する ことにより、より高い解像力が得られるフォトマスクを 提供することを目的とするものである。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明のフォトマスク は、投影転写すべきパターンが透明基板上に形成され、 上記の課題を達成するために、前記透明基板の光透過部 に、相互に直交する各偏光状態に変換する少なくとも2 種の偏光部材が設けられたものである。

【0009】本発明で用いられる少なくとも2種の偏光 透過照明し、投影光学系によって遮光パターンの像をウ 20 部材は、具体的には、次の1~3の偏光を生じる部材で あり、1~3の何れの場合も生じる偏光同志は相互に直 交する各偏光状態である。

- 1. 振動方向(本明細書でいう振動方向は特に断わらな いかぎり電気ベクトルの振動方向である)が互いに直交 する2つの直線偏光。
- 2. 右回転の円偏光と左回転の円偏光。
- 3. 長軸の方向が直交し、かつ回転方向が反対である2 つの楕円偏光。

[0010]

【作用】一般的に用いられる露光装置においては、フォ トマスクが透過照明されることにより、フオトマスクに 形成されたパターンに応じた回折光が発生し、発生した 回折光が投影光学系によって再び像面上に集められてパ ターンの像が形成される。この際、高い次数の回折光ま で投影光学系に取り込まれる程、得られる像の原図に対 する忠実度が良くなる。従って、回折角が小さければ、 開口数(NA)の小さい露光装置でもパターンの解像が 可能となる。換言すれば、同じ開口数(NA)の露光装 置を用いるとすれば、回折角を小さくできるフォトマス マスクの平面構造を模式的に示したもので、ラインアン 40 ク程、更に細かいパターンまで解像できるという事にな

> 【0011】ところで、波動光学の分野で周知のよう に、パターンの基本周期をPとすると、回折角 θ は、 Psin $\theta = n\lambda$ (n=0, ±1, ±2, ···) ···(1) を満たす方向に出る。ここで、入は波長、nは回折光の 次数を表わす。

【0012】(1)式から容易に解る様に、周期Pが大き い程、回折角 0 は小さくなる。先に説明した図3と図4 を比較すると、位相シフトマスク (図4) でのラインア 50 ンドスペースパターンの基本周期Pは、位相部材を付加

3

していない従来のフォトマスク (図3) の基本周期Pの 2倍の大きさになっている。このため、図4の位相シフ トマスクで生じる回折光の回折角は、図3のフォトマス クに比べて小さくなり、より高い次数の回折光まで投影 光学系に取りこまれることになる。このことが、位相シ フトマスクを用いることで結像性能の向上が図られる主 たる理由の1つとなっている。

【0013】ここで、露光装置の開口数が非常に大きけ れば、回折角の大きい回折光まで取りこむことができる きるというものではなく、得られる像の焦点深度等を含 む総合的な結像性能を考慮して設定されており、露光装 置の側で解像限界を引き伸すには限界がある。パターン の微細化が進んで周期Pが一定以下になれば、±1次回 折光すら像面に到達しないことになり、解像不能とな

【0014】そこで、本発明では、従来利用されていな かった光の偏光という特質を用いて、バターンの周期P を拡大することによって、解像力の向上を図っている。 以下、図3のラインアンドスペースパターンに本発明を 20 適用した場合(図1参照)を例にとって、本発明の作用 を具体的に説明する。図1において、遮光部1を介して **隣り合う光透過部2a,2bには、互いに直交する方向** に振動する光を透過させる偏光部材がそれぞれ付加され ている。図中矢印は、光透過部2a, 2bを透過できる 光の振動方向を示し、ここでは直交する2つの偏光状態 をそれぞれA, Bと呼ぶことにする。

【0015】一般に、光は2種の直交する偏光状態の和 で表現できるので、偏光A、Bについてそれぞれ独立に 考える。まず、偏光Aに注目すると、光透過部2aはそ 30 のまま通過できるが、光透過部2bについては透過する ことができず、光透過部2bは偏光Aにとっては光不透 過部となる。その為、偏光Aで観測した図1(a) のパタ ーンの振幅透過率は、図1(b) のAで示した状態とな り、一つおきの光透過部2 a でのみ透過率が高くなる。

【0016】同様に、偏光Bに注目して考えると、光透 過部2bは透過できるが、光透過部2aは偏光Bにとっ ては光不透過部となる。即ち、偏光Aの場合とは透過で きる箇所が逆転し、偏光Bで観測したパターンの振幅透 過率は、図1(b) のBで示した状態となる。

【0017】これらのことから、2つの直交偏光A、B が互いに分離されてフオトマスクを透過する図1場合の パターンの基本周期Pは、光透過部2b (偏光Aの光不 透過部)- 遮光部1-光透過部2 a (偏光Bの光不透過 部)ー遮光部1となり、偏光Aと偏光Bの平均状態の光 が従来のフォトマスクを透過する場合(前述した図3の 場合) に比べてパターンの基本周期Pが2倍の大きさと なることがわかる。このことは、同じ開口数の露光装置 を用いたとしても、2つの直交偏光A, Bがそれぞれ透 ことによってより高い解像を得られる事を示している。 【0018】また、本発明は位相シフトマスクにも適用 でき、偏光部材と位相部材を組み合わせて光透過部に付 加することにより(詳細は後述)、更にパターンの周期 を大きくすることも可能である。

[0019]

【実施例】

実施例1

本発明の第1 実施例を図1を参照して説明する。図にお わけであるが、露光装置の開口数はいくらでも大きくで 10 いて、露光光に対して透明な基板上には、クロム等から なる遮光部1が所定のビッチで配列されており、ライン アンドスペースパターンが形成されいる。 遮光部 1 を介 して隣り合う光透過部2a, 2bには、振動方向が直交 し、かつ、振動方向がパターンの辺に対して45度に傾 いた方向(理由は後述)にある2つの直線偏光A、Bを 透過させる偏光部材がそれぞれ設けられている。この偏 光部材は、遮光パターン形成面側に設けても良いし、遮 光パターンとは反対側に設けても良いものである。

> 【0020】かかるフォトマスクにおいては、偏光Aに ついては光透過部2bが光不透過部となり、偏光Bに対 しては光透過部2aが光不透過部となり、A、Bそれぞ れの偏光の振幅透過率は図1(b) のようになる。即ち、 本実施例におけるパターンの基本周期Pは、作用の項で も説明したように、偏光部材を付加しない場合の2倍と なり、その分だけ透過光の回折角が小さくなる。これに より、同じ露光装置を用いたとしても、従来のフォトマ スクに比べて解像力が向上することになる。

【0021】さてここで、本実施例において、偏光Aと 偏光Bの振動方向をパターンの辺に対して45度に傾い た方向とした理由について説明する。直線偏光には、電 気ベクトルの振動方向が入射面に対して垂直なTE(tr ansverse electric) 偏光状態と、磁気ベクトルの振動 方向が入射面に垂直、即ち、電気ベクトルの振動方向が 入射面内にあるTM(transverse magnetic) 偏光状態 があり、フォトマスクに照射される光は、TE偏光とT M偏光の平均状態となっている。仮に、光透過部2aに TE偏光 (図1(a) のパターンと平行な方向に電気ペク トルが振動)のみを透過させる偏光部材を設け、光透過 部2bにTM偏光(図1(a)のパターンの配列方向に電 40 気ベクトルが振動)のみを透過させる偏光部材を設けた とすると、次のような問題がおこる。

【0022】即ち、フォトマスクが透過照明されると、 フォトマスクからは各次数の回折光が生じ、回折次数の 異なる光は入射面内の異なる光路を通って結像面に到達 することになるが、TE偏光の場合は回折次数が異なっ ても電気ベトクルの振動方向が常に入射面に垂直な方向 に揃うことになり、回折光同志の干渉効果が最大とな る。一方、TM偏光の場合は、回折角の差に対応して異 なる次数の回折光の電気ベクトルの振動方向がずれるこ 過する偏光部材を付加した図1のフォトマスクを用いる 50 とになり、回折光同志の干渉効果が低下する。

5

【0023】従って、像面においては、TE偏光が透過 する光透過部2aに対応する部分の光強度が大きく、そ れに比べてTM偏光が透過する光透過部2 b に対応する 部分の光強度が低くなり、一連のラインアンドスペース パターン内で明部の明るさが異なることになる。本実施 例では、このような明るさの差が生じること回避するた めに、光透過部2a, 2bで透過させる光の振動方向 を、パターンの辺に対して45度傾けており、パターン 像の明部ではTE偏光の場合とTM偏光の場合の中間の 光強度が得られる。なお、パターン像の明部の光強度が 10 均一でなくとも良い場合は、偏光A、Bの振動方向は互 いに直交していさえすれば、振動方向自体は特に限定さ れるものでないことは言うまでもない。

【0024】また、図1の例では直交偏光A、Bを与え る2種類の偏光部材のみを用いているが、本発明のフォ トマスクに使用する偏光部材は3種類以上であって良 い。パターンの配列方向などが異なる箇所でそれぞれの パターンに見合った偏光部材を用いることは勿論、1連 のパターン内で3種類以上の偏光部材を用いても良い。

【0025】実施例2

次に、本発明と位相シフトマスクを組み合わせた実施例 について、図2を参照して説明する。図2(a) におい て、透明基板上には、クロム等の遮光部1が所定のピッ チで配列されてラインアンドスペースパターンが形成さ れており、遮光部1を介して隣り合う光透過部2 c, 2 dには、振動方向が相互に直交し、かつ、振動方向がパ ターンの辺に対して45度に傾いた方向にある2つの直 線偏光A、Bを透過させる偏光部材がそれぞれ設けられ ている。そして、本実施例では、遮光部1を介して隣接 し、それぞれ直交する2つの偏光A、Bを透過させる偏 30 光部材が付加された2つの光透過部2cと2dを1組と して、1組おきに透過光の位相をπ変化させる位相部材 が付加されている。

【0026】このような構成のフォトマスクの振幅透過 率は図2(b) に示されるようになる。まず、偏光Aは、 光透過部2 c のみを通過でき、光透過部2 d は偏光Aに とっては光不透明部となり、更に、同じ偏光部材が付加 された光透過部2 c の中でも最も近い光透過部2 c 同志 の振幅は反転することになる。偏光Bについては、偏光 Aが透過できる光透過部2cが光不透過部となり、偏光 Aの場合と同様に、最も近い光透過部2d同志の振幅は 反転することになる。

【0027】従って、図2におけるパターンの基本周期 Pは、光透過部2d(位相部材なし)-遮光部1-光透 過部2 c (位相部材あり) - 遮光部1 - 光透過部2 d (位相部材あり) - 遮光部 1 - 光透過部 2 c (位相部材 なし) - 遮光部1となり、図3の従来例に比べてパター ンの基本周期 Pが 4 倍となる。従って、図 2 のフォトマ スクを用いれば、同じ露光装置を用いたとしても、図3 のフォトマスクに比べてずっと微細なパターンまで解像 50 に偏光部材を付加することによって透過型フォトマスク

可能となる。

【0028】ここで、位相部材と偏光部材の組み合わせ 方については、図2の例に限定されるものではないこと は言うまでもないが、振動方向の直交する光は互いに干 渉しないので、この点を考慮して各部材を配置すること が望ましい。図2(a) において、偏光Aと偏光Bは干渉 せず、偏光A同志、偏光B同志が干渉することになるの で、光透過部2cだけ又は光透過部2dだけに位相部材 を付加したとすると、同一方向に振動する光同志の位相 は変化しないから、位相部材を付加してもしなくても同

【0029】また、直交する2つの偏光A、Bをそれぞ れ透過させる偏光部材に加えて第3の方向に振動する偏 光Cを透過させる偏光部材を付加した場合には、偏光 A、Bと偏光Cが部分的に干渉することになるので、近 接した光透過部に3種以上の偏光部材を設ける場合には 各偏光の干渉に留意することが望まれる。

【0030】位相シフトマスクについては、遮光部を介 して隣合う光透過部の一方に位相シフト部材を付加する 空間周波数変調方式(図4で説明したフオトマスクや特 公昭62-50811号公報に記載フォトマスク)の 他、厚さの異なる位相部材を設ける多段方式、遮光パタ ーンの周縁部に位相シフト部材からなる補助パターンを 設ける補助パターン方式、遮光部と光透過部の境界に位 相シフト部材を設けるエッジ強調方式等種々の方式が提 案されているが、本発明は何れの方式の位相シフトマス クにも適用できるものである。図2の例のように位相部 材と偏光部材を組み合わせて付加する他、回路パターン によっては、ある領域で位相部材のみを付加し、別の領 域では偏光部材のみを付加するようにしても良い。ま た、転写すべきパターン像の暗部に対応する箇所に必ず しも遮光膜を設ける必要はなく、位相シフト部材だけで パターン形成しても良い。例えば、位相シフト部材を市 松格子状に配置することよって遮光膜を用いなくとも暗 部が得られる。

【0031】なお、図1、図2の実施例では、振動方向 が直交する直線偏光に変換する偏光部材を用いる例につ いて説明したが、本発明における偏光部材は、振動方向 が時間とともに回転する円偏光、楕円偏光を生じる偏光 部材であっても良い。円偏光を利用する場合は、図1, 図2の遮光部を介して隣接する光透過部の一方に右回転 の円偏光を透過する偏光部材を付加し、他方の光透過部 に左回転の円偏光を透過する偏光部材を付加すれば良 い。楕円偏光を利用する場合は、長軸の方向が直交し、 かつ回転方向が反対の楕円偏光を透過させる偏光部材を それぞれ付加すれば良い。

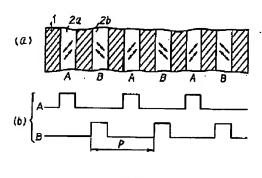
【0032】また、上記の説明においては、透過型のフ ォトマスクについて述べてきたが、透明基板上に反射部 材(反射膜)を設けた反射型マスクについても、反射部 7

と同様に解像力を高めることができる。 反射型フォトマスクは、フォトマスクを落射照明して、反射膜からの反射光を結像光学系で集めて像を形成するものであり、光透過部が像の暗部、反射部が像の明部に対応するので、上述の透過型フォトマスクの光透過部を反射部、遮光部を光透過部と置き換えて考えれば良い。

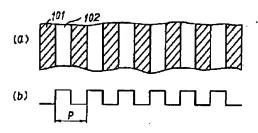
[0033]

【発明の効果】以上の様に本発明のフォトマスクにおいては、相互に直交する各偏光状態の光をそれぞれ透過させる少なくとも2種の偏光部材を光透過部に設けている 10ので、パターンの基本周期を大きくすることができる。パターンの周期が大きくなれば、それだけフォトマスクで生じる回折光の回折角が小さくなり、同じ開口数の露光装置を用いたとしても、解像力の向上を図ることが可能となる。また、本発明のフォトマスクは、近年開発された位相シフトマスクと組み合わせることもでき、従来不可能であった微細パターンの解像を実現できる。

【図1】



【図3】



【図面の簡単な説明】

【図1】(a) は本発明の第1実施例によるフォトマスクの模式的な平面図、(b) は図1(a) のフォトマスクの振幅透過率を示す説明図である。

【図2】(a) は本発明の第2実施例によるフォトマスクの模式的な平面図、(b) は図2(a) のフォトマスクの振幅透過率を示す説明図である。

【図3】(a) は従来の一般的なフォトマスクの模式的な平面図、(b) は図3(a) のフォトマスクの振幅透過率を示す説明図である。

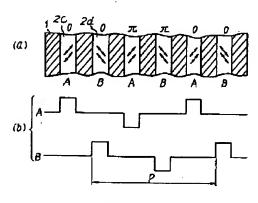
【図4】(a) は従来の位相シフトマスクの模式的な平面図、(b) は図4(a) の位相シフトマスクの振幅透過率を示す説明図である。

【符号の説明】

1 遮光部

2 a, 2 b, 2 c, 2 d 偏光部材を付加した光透過部

【図2】



[図4]

